

取付基板寸法 RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

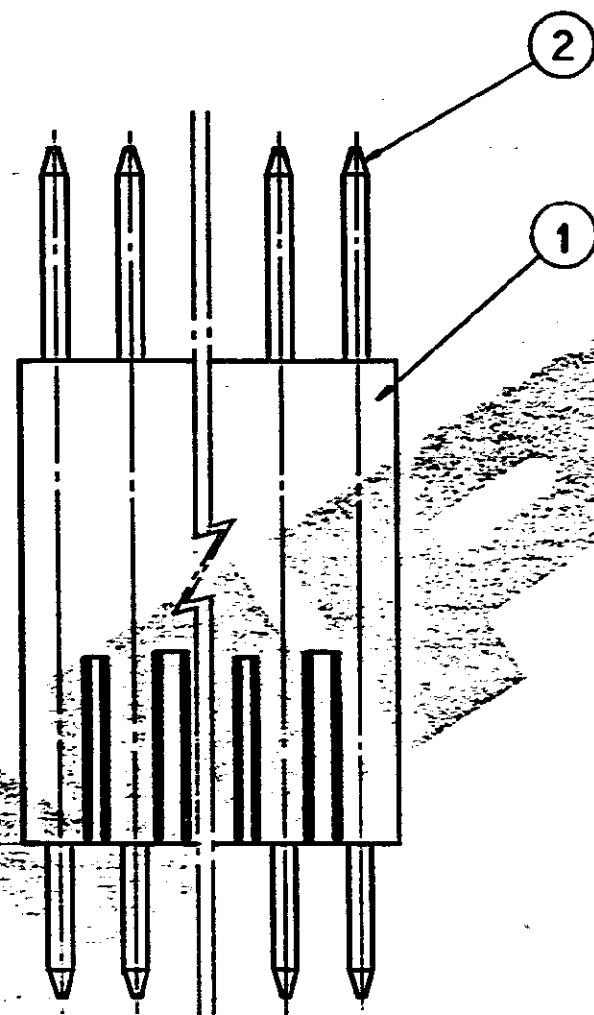
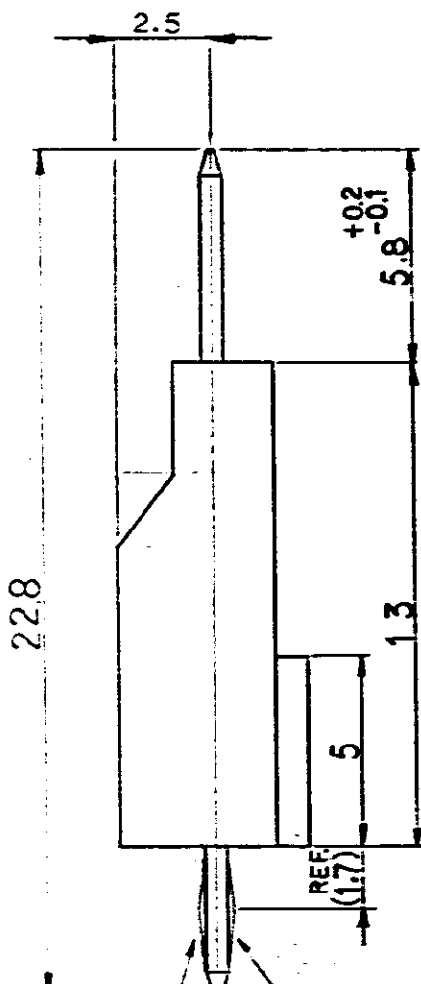


表 2 (TABLE 2)

名称 (NAME)	材質表面処理 (MATERIAL & FINISH)
① ヘッダハウジング (HEADER HOUSING)	6/6 ナイロン (94V-0) (6/6 NYLON)
② ポストコンタクト (POST CONTACT)	錫メッキ黄銅 (PRE TIN BRASS)

- 注:
1. 通用製品規格: 108-5221
 2. キング加工位置は表1参照
 3. 適用基板厚 1.6
- △ パンチ加工の場合、基板のクラック発生に対し充分配慮して加工してください。

NOTES:

1. PRODUCT SPEC: 108-5221
 2. KINKING POSITION (SEE TABLE 1)
 3. APPLICABLE P.C.B THICKNESS 1.6
- △ MUST CONSIDER TO PREVENT CRACK OF P.C.B AT PROCESSING THE METHOD OF PUNCHED HOLE.

キング形状B (KINKING FORM)

キング形状A (KINKING FORM)

キング加工位置表 (TABLE 1: KINKING POSITION)

回路 No (CIRCUIT No.)	キング位置及び形状 (KINKING POSITION)								
極数 (No. of Pins)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	(B)	-	(A)	-	(B)				
9	-	-	(B)	-	(A)	-	(B)	-	-

色 (COLOR)	寸法 (DIMENSION)	極数 (POS)	型番 (P/N)
黒 (BLACK)	-18	-16	9
	10	8	5
	L	N	極数 (POS)
			型番 (P/N)

変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
C 変更 (FJD0-0081-03)	T.H.	M.S.	08APR 2003
B 変更 (J-10143)	M.S.	DD	5/28
A 変更 (J86-9226)	TA	MS	2/20
O 作成 (J86-9195)	TA	MS	1/28

tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
品名 (NAME)	ボトム エントリー B-B コネクタ (20mm ピッチ) (BOTTOM ENTRY B-B CONN. 20mm PITCH POST HDR ASSY)		
仕様 (SPEC)	20ピン		
寸法 (DIMENSION)	10mm	10mm	±0.2
公差 (TOLERANCE)	±0.1	±0.1	±0.3
材料 (MATERIAL)	表2参照 (SEE TABLE 2)		
仕上げ (FINISH)	表2参照 (SEE TABLE 2)		
DR.	Y. Ikeda	1/29/85	DE
CHK.	M. Smith	1/29/85	APP.
SIZE	LOC	番号 (NO.)	
B	J	C-174075	
REV.	REV.		SHEET
5:1	C		1/1